

Link do produktu: <https://olafitd.com/zestaw-plyta-glowna-procesor-pamiec-ram-chlodzenie-p-82.html>

Zestaw Płyta Główna, Procesor, Pamięć RAM, chłodzenie



Cena brutto	3 500,00 zł
Cena netto	2 845,53 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	300101

Opis produktu

PRODUKT: PŁYTA GŁÓWNA

Producent: Asus

Kod producenta: P10S-X

FIZYCZNE

Standard płyty: ATX

Szerokość [mm]: 305

Głębokość [mm]: 244

TECHNICZNE

Chipset płyty: Intel C232

Gniazdo procesora: Socket 1151

Liczba gniazd procesora: 1

Obsługiwane procesory: Intel Celeron, Intel Core i3, Intel Pentium, Intel Xeon E3 1200 v5, Intel Xeon E3 1200 v6

Kontroler RAID: RAID0, RAID1,RAID5, RAID10

PAMIĘĆ

Standard pamięci: DDR4

Obsługiwane rodzaje pamięci: UDIMM

Liczba slotów pamięci: 4

Max. częstotliwość pracy pamięci: 2400 MHz

Maksymalna ilość pamięci: 64 GB

Architektura wielokanałowa: 2-channel

GRAFIKA I DŹWIĘK

Grafika zintegrowana: Aspeed AST1400

Chipset dźwiękowy: Nie

KOMUNIKACJA

Zintegrowana karta sieciowa: 10/100/1000 x2

Chipset karty sieciowej: Intel I210-AT

ZŁĄCZA

Gniazda rozszerzeń:

PCI (4 szt.)

PCI Express x16 (1 szt.)

PCI Express x8 (1 szt.)

Złącza napędów:

SATA III x6

Złącza wewnętrzne:

4-Pin Molex x1

Przednia dioda LAN LED x2

USB 3.2 Gen 1 (3.0/3.1 Gen 1) x1

Złącze ATX 24-pin 12V x1

Złącze ATX 8-pin 12V x1

Złącze pinowe USB 2.0 x1

Złącze pinowe USB 3.2 Gen 1 (3.0/3.1 Gen 1) x1

Złącze TPM x1

Złącze wentylatora 4-pin x6

Panel tylny:

D-Sub (VGA) x1

Port szeregowy (COM) x1

PS/2 (klawiatura/mysz) x1

RJ-45 x2

USB 2.0 x2

USB 3.2 Gen 1 (3.0/3.1 Gen 1) x2

WYPOSAŻENIE

Załączone wyposażenie:

Maskownica portów I/O

PRODUKT: PROCESOR

Producent: Intel

Kod producenta: BX80677I37100

INFORMACJE PODSTAWOWE

Linia: Core i3

Załączone chłodzenie: Tak

DANE TECHNICZNE

Typ gniazda

Socket 1151

Liczba rdzeni: 2

Liczba wątków: 4

Częstotliwość taktowania procesora [GHz]: 3.9

Częstotliwość maksymalna Turbo [GHz]: Nie dotyczy

Zintegrowany układ graficzny: Intel HD Graphics 630

Odblokowany mnożnik: Nie

Architektura [bit]: 64

Proces technologiczny [nm]: 14

Mikroarchitektura procesora: Kaby Lake

TDP [W]: 51

Maksymalna temperatura pracy [st. C]: 100

PAMIĘĆ

Rodzaje obsługiwanej pamięci: DDR4-2400

Pamięć podręczna L1: 2 x 32 KB (D), 2 x 32 KB (I)

Pamięć podręczna L2: 512 KB

Pamięć podręczna L3: 3 MB

PRODUKT: PAMIĘĆ RAM

Producent: G.Skill

Kod producenta: F4-2133C15S-8GNT

PODSTAWOWE

Linia: Value

MODEL

Typ złącza: UDIMM

Konfiguracja: Pojedyncza kość

TECHNICZNE

Typ pamięci: DDR4

Chłodzenie: Nie

Niskoprofilowe: Nie

Pojemność łączna: 8 GB

Liczba modułów: 1

Częstotliwość pracy [MHz]: 2133

Opóźnienie: CL15

Napięcie [V]: 1.2

FIZYCZNE

Kolor: Czarny

Podświetlenie: Nie